

## 台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓  
承辦人：賴淑玲  
電話：02-8772-3898#19  
Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國111年10月1日  
發文字號：台發學字第1110100103號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (1110100103\_Attach1.docx、1110100103\_Attach2.pdf)

主旨：「2023俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」買一送一補助專案，敬邀貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍報名參加。

說明：

- 一、「謝新民獎學金」為鼓勵發明人勇於創作，培養競爭力，因此，提供俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展補助專案。報名參加「2023俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」之作品，可以申請「2023日本真夏設計創意暨發明展」展位費全額補助。
- 二、補助款申請至111年12月31日止，若該額度提前用罄，即停止補助，請速報名以免向隅。洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕

國立嘉義大學



醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、稻江科技暨管理學院、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養隆 會長

裝

訂



線





# 2023 第 26 屆俄羅斯莫斯科國際發明展

## 阿基米德

### 邀請函

2023 第 26 屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展由莫斯科城市機構 VOIR 與阿基米德國際創新組織共同籌劃主辦，將於 3 月 28 日至 3 月 30 日在莫斯科著名的宇宙飯店會議展覽中心舉行為期 3 天的展覽、交流及頒獎儀式。

俄羅斯是以其傑出的發明和技術而聞名的國家之一，Archimedes 提供一個國際平台給來自世界各國的企業家、廠商、工程師、設計師、投資人在這裡洽商、結盟及合作。此外，展覽期間舉辦數場具有影響力的研討會及論壇，是發明人跟研究人員交換意見的並促進全球發明與創新的舞台。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請台灣發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。

# 2023 第 26 屆俄羅斯莫斯科國際發明展

## 阿基米德

**主辦單位：**莫斯科城市機構VOIR (Moscow city organization VOIR)  
阿基米德國際創新組織(The International Innovation Club  
"Archimedes")

**展覽日期：**2023年3月28日~3月30日

**展覽地點：**宇宙飯店會議展覽中心 (暫定)

**參展費用：**45,000/件，包含10位發明人報名費、展位費、桌椅、電力、評比費。  
2022年12月31日前報名，贈送2023日本真夏設計創意暨發明展(價值  
45,000)及海報設計及印刷費(價值3000)。

**託展費用：**10,000 元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

**參展效益：**該展覽榮獲經濟部智慧財產局公告之著名國際發明展之一，參展增加個人閱歷，更是升學就業的加分利器。展後協會安排教育部、縣市政府接見及頒發獎狀。

**報名資訊：**台灣發明商品促進協會 ( TIPPA )

報名日期：2023年2月28日截止

繳費日期：2023年3月7日截止，逾期取消參賽資格

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F ( 添盛大樓 )

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

**匯款帳號：**戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215